

センサ・コントロールとその応用技術、機器、システム、
ネットワークに関する専門展示会

SENSOR EXPO JAPAN センサエキスポジャパン 2010

併催

センサネットワークとワイヤレスソリューション、位置情報技術・検知技術に関する専門展示会



センサネットワーク+位置情報システム EXPO 2010

Sensor Networks + Location Systems EXPO 2010

出展のご案内

併催
企画

- **NEXT-S** 次世代センサフォーラム (展示コーナー&総合シンポジウム)
- 技術セミナー
- PRセミナー

同時
開催

- INTERMEASURE2010 [第24回国際計量計測展]
- JIMA2010 [第5回総合検査機器展]

Fuji Sankei **Business i.**

フジサンケイ ビジネスアイ事業部
「センサエキスポジャパン」事務局

〒100-8125 東京都千代田区大手町1-7-2
TEL. 03-3273-6180 FAX. 03-3241-4999
E-mail. info@sensorexpojapan.com



開催概要

- 名 称：**センサエキスポジャパン 2010 / SENSOR EXPO JAPAN 2010
センサネットワーク+位置情報システム EXPO 2010 /
Sensor Networks + Location Systems EXPO 2010
- 会 期：**2010年11月24日(水)～26日(金)
- 時 間：**10:00～17:00
- 会 場：**東京ビッグサイト〔東京国際展示場〕東ホール
- 入 場 料：**1,500円
- 主 催：**フジサンケイ ビジネスアイ (日本工業新聞新社)
- 特別協賛：**次世代センサ協議会
- 特別協力：**[社] 電気学会
(予定・順不同) センシング技術応用研究会
IPv6 センサネットワークワーキングコンソーシアム
計測自動制御学会ネットワークセンシングシステム部会
日本農業気象学会
- 後 援：**総務省、文部科学省、経済産業省、画像電子学会、
(予定・順不同) [社] 計測自動制御学会、システム制御情報学会、[財] 製造科学技術センター、
[社] 電気化学会、[社] 電子情報通信学会、日本科学機器団体連合会、
[社] 日本機械学会、[社] 日本計量機器工業連合会、日本光学測定機工業会、
[社] 日本産業機械工業会、日本試験機工業会、日本電子機器輸入協会、
[社] 日本リモートセンシング学会、[社] 日本ロボット学会、
[社] 日本ロボット工業会、[財] 光産業技術振興協会[財] マイクロマシンセンター

併催企画

(予定)

次世代センサフォーラム

主 催：次世代センサ協議会

▶ 展示コーナー

大学・研究所による研究発表および無料の技術相談コーナーです。

▶ 総合シンポジウム

センサの最新トピックスを紹介する3日間、6テーマの総合シンポジウム

技術セミナー

専門団体の主催による最新技術と動向を紹介するセミナー

PRセミナー

出展者が最新製品・技術動向を紹介する展示会場内のプレゼンテーションステージ

同時開催展

※各展来場者は右記の
同時開催展も無料で
入場可能となります。

INTERMEASURE2010 [第24回国際計量計測展]

主 催：[社] 日本計量機器工業連合会
計量・計測機器に関する製品・技術・情報が一堂に集う隔年開催の展示会

JIMA2010 [第5回総合検査機器展]

主 催：[社] 日本検査機器工業会
検査と計測関連の機器・材料・技術・情報が一堂に集う隔年開催の展示会
(今回より偶数年開催となる予定です)



出展募集中!!

センサエキスポジャパン2010は新たに会期を秋(11月)に移し、大幅リニューアルします。

これまでよりさらにビジネスに直結する多くの関係者が来場し、新規顧客獲得のための絶好の場となります。

出展対象

SENSOR EXPO JAPAN

センサエキスポジャパン 2010

センシングに関する国内唯一の専門展示会(マーケティングコンベンション)です。センサ・コントロールとその応用技術、機器、システム、ネットワーク、情報が一堂に集結します。

▶ 出展例

センサ、マイクロマシン・MEMS・NEMS、アクチュエータ、計測・制御・試験・検査分野の関連機器/装置/システム、部品・材料、電磁波・EMC・ノイズ対策、電池・電源、エネルギー、超電導、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、ロボット、画像機器・産業用カメラ、ソフトウェア、その他関連製品・情報など

WSN + RTLS センサネットワーク+位置情報システム EXPO 2010

Sensor Networks + Location Systems EXPO 2010

センサネットワークとワイヤレスソリューション、位置情報・検知技術に関する専門展示会です。ユビキタス社会の実現に欠かせない新たな技術開発のための交流を促進します。

▶ 出展例

センサノード、通信技術/機器/システム、IPv6・ZigBee・無線LAN・UWB・Bluetooth関連、無線・アドホック・マルチホップ技術、データ処理・認識・管理のための製品/ソリューション、GPS、GIS、RFID・USID(超音波識別)・SAW(弾性表面波)・NFER(短距離電磁測距)・赤外線・UWB(超広帯域ワイヤレス)関連の位置情報技術・システム、画像処理・モニタリングシステム、小型電源、環境発電技術、蓄電・エネルギー貯蔵技術、セキュリティ、ソフトウェア、ITS、テレマティクス、その他関連製品・情報など

来場対象

- ・センサや新たなセンシング技術を求めるあらゆる業種の研究開発者・技術者
- ・設計・製造、生産、品質管理・検査、購買・資材などに従事する専門家
- ・新たなセンサの活用を検討する流通・サービス業、小売業、農林水産業、交通・通信・エネルギーなどの社会インフラ、医療機関、政府機関の関係者など

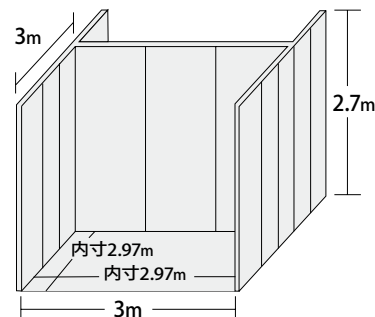


出展要項

出展小間規格

1小間=9㎡ (間口3m×奥行3m×高さ2.7m)

基礎小間はシステムパネルを使用し、
後壁・側壁は主催者で設置いたします。(図参照)



出展料

▶特別協賛・特別協力の法人会員

1小間 **315,000円**(税込)

次世代センサ協議会、電気学会、センシング技術応用研究会、IPv6センサネットワークワーキングコンソーシアム、
計測自動制御学会ネットワークセンシングシステム部会、日本農業気象学会

▶一般

1小間 **367,500円**(税込)

申込締め切り 2010年8月31日(火)

小間形態・装飾高さ制限

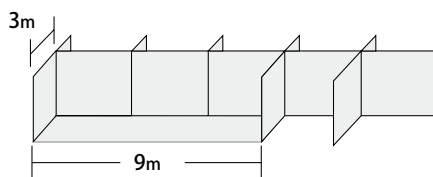
▶1～3小間 並列小間のみ

(高さ：4mまで使用可能 ※但し、1mセットバックした部分のみ)

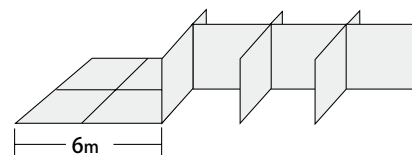
▶4～5小間 並列小間、ブロック小間より選択可能(高さ：4mまで使用可能)

▶6小間以上 原則ブロック小間のみ(高さ：5mまで使用可能)

※4面開放の独立小間となります。並列小間をご希望の場合は事務局までご相談下さい。



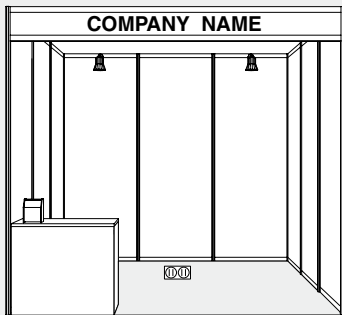
※3小間並列小間の場合



※4小間ブロック小間の場合

開催までのスケジュール予定(2010年)

2010年	8月31日(火)	出展募集締め切り(順次請求書を送付いたします)
	9月下旬	出展マニュアル、小間レイアウトなどの資料を送付いたします
	10月上旬以降	広報宣伝活動(案内状発送、WEB更新、広告掲載など)
	11月22日(月)	基礎装飾・出展者搬入(9:00～18:00)
	23日(火)	出展者搬入(9:00～18:00)
	24日(水)	開場(10:00～17:00)
	25日(木)	開場(10:00～17:00)
	26日(金)	開場(10:00～17:00) 撤去・搬出(17:00～)
2011年	2月頃	報告書送付



パッケージ装飾 ※出展と同時に申し込めます。

小間装飾を簡易に行うためのパッケージプランをご用意いたします。

▶1小間タイプ (間口3m × 奥行3m)

出展料 + 98,700円 (税込)

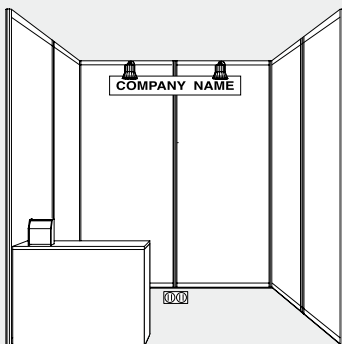
社名板 (パラペット) / 社名表示 (黒・ゴシック) /
受付カウンター: 1台 (W900 × D450 × H800) / 床面カーペット /
電気 (FL40W: 1灯, SP100W: 2灯) / 折りたたみ椅子: 1脚 / 名刺受け: 1個 /
1kW以内の電気幹線工事費、使用料 / コンセント: 1個

▶2小間タイプ (間口6m × 奥行3m)

出展料 + 172,200円 (税込)

社名板 (パラペット) / 社名表示 (黒・ゴシック) /
受付カウンター: 1台 (W900 × D450 × H800) / 床面カーペット /
電気 (FL40W: 2灯, SP100W: 4灯) / 折りたたみ椅子: 1脚 / 名刺受け: 1個 /
1kW以内の電気幹線工事費、使用料 / コンセント: 1個

※3小間以上のタイプは事務局へお問い合わせください。



トライアル小間 1社1小間限定

今回初めての出展者、または過去2回 (08、09年) 出展されていない方のための
格安限定プランをご用意いたします。

▶1小間 (間口2m × 奥行2m × 高さ2.7m)

199,500円 (税込)

※出展料、簡易装飾込み

壁面 (システムパネル) / 社名板 (ボード) / 社名表示 (黒・ゴシック) /
受付カウンター: 1台 (W900 × D450 × H800) / 床面カーペット /
電気 (SP100W: 2灯) / 折りたたみ椅子: 1脚 / 名刺受け: 1個 /
1kW以内の電気幹線工事費、使用料 / コンセント: 1個

お申込・お問合せ

フジサンケイビジネスアイ (日本工業新聞新社) 事業部

「センサエキスポジャパン」事務局

〒100-8125 東京都千代田区大手町1-7-2

TEL. 03-3273-6180 FAX. 03-3241-4999

E-mail: info@sensorexpojapan.com

センサエキスポジャパン 2009 [併催] センサネットワーク技術展

会 期：2009年4月8日(水)～10日(金)

開催規模：

	センサエキスポ ジャパン 2009	国際セラミックス 総合展2009	TEST2009	JIMA2009 総合検査機器展	4展合計
社・団体・大学数	88	75	65	63	291
小間数	100	107	114	100	421

出展者：

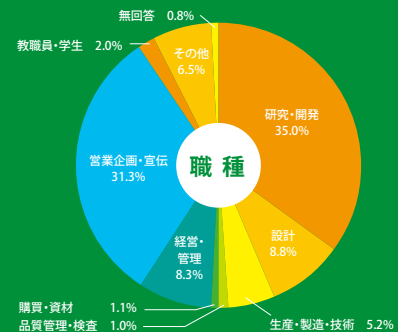
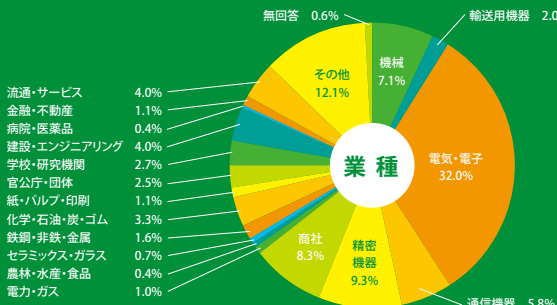
アーズ(株) IPv6・センサネットワークングコンソーシアム S-NET アクテック(株) 旭計器(株) (株)アドバンステクノロジー E2パブリッシング(株) ヴァイサラ(株) (株)オーエステテクノロジー S-NET オプトシリウス(株) (株)技術調査会 北九州学術研究都市 (株)九州共販 (社)クレハ/エルメック電子工業(株)/錦商事(株) グローバルレスエムティ&パッケージング (社)計測制御自動学会 S-NET コーナー札幌(株) COLIBRYS (財)雑質技術研究所 三協インタナショナル(株)	サンテスト(株) シアゴ/丸紅情報システムズ(株) GEセンシング・ジャパン(株) 住友商事マシネックス(株) S-NET 住友電気工業(株) (株)センサヤマモト センシオン(株) タカノ(株) (株)チップワンストップ Diversified Technical Systems, Inc. (株)テクノサポート/センサテクノロジー社/ クリーブランドモーションコントロールズ社 (株)テスト 東電ユークエスト(株) S-NET (有)ナインレイヤーズ/(株)まほろば工房 S-NET 日油技研工業(株) 日経BP社 日本システム開発(株) 日本農業気象学会 S-NET	(株)ハイドラック ハネウエルジャパン/テムテック研究所 (株)日立製作所ワイヤレスインフォベンチャーカンパニー/ (株)日立プラントテクノロジー/ハイセン(株) S-NET フェニックス電子(株) 古河電気工業(株) PELICAN PRODUCTS(株) (株)豊光社/大陽工業(株) 北陸電気工業(株) 本多電子(株) ミッセルジャパン(株) モチベーション・アップ(株) ヨールデベロップメント リード・ビジネス・インフォメーション(株) (株)レーザー計測 ワイヤレステクノロジー(株)/ (株)ブルーネクストジャパン S-NET (株)ワコー/大日本印刷(株)
---	---	---

※社名は当時のもの

来場者数：

月 日	天気	センサエキスポ ジャパン 2009	国際セラミックス総合 展2009	TEST2009 総合試験機器展	JIMA2009 総合検査機器展	INTER MOLD他 よりの入場者※
4月08日(水)	晴れ	5,440	3,227	5,704	3,392	1,176
4月09日(木)	晴れ	5,092	3,045	5,286	4,355	1,469
4月10日(金)	晴れ	7,760	4,158	7,658	6,660	2,004
合 計		18,292	10,430	18,648	14,407	4,649

※同時開催の「INTERMOLD2009」「金型展2009」「金属プレス加工技術展2009」の入場証をお持ちの方は、そのままご入場可能といたしました。



併催企画：次世代センサフォーラム 主催：次世代センサ協議会

▶展示コーナー 出展者：

白田総合研究所(株)/SRIインターナショナル/大阪府立産業技術総合研究所/岡山大学/(独)科学技術振興機構 前中センシング融合プロジェクト/香川大学/神奈川県産業技術センター電子技術部/(株)スペースクリエイション/住友精密工業(株)/(株)青電舎/東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 三林研究室/東京電機大学 情報環境学部/飛鳥建設(株) 技術研究所/豊橋技術科学大学 石田・澤田・高尾研究室/名古屋大学大学院 佐藤研究室/兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 服部研究室/フォトプレジジョン(株)/(株)村田製作所/(株)メムス・コア/(株)渡辺製作所

▶総合シンポジウム：

4月8日(水)	4月9日(木)	4月10日(金)
Session1 「マイクロ・ナノ技術Ⅰ －MEMS技術の新展開」	Session3 「携帯電話向けセンサ －携帯電話に搭載される」	Session5 「自動車用センサ －環境・省エネ対応センサ」
Session2 「マイクロ・ナノ技術Ⅱ －MEMSデバイスで新市場創出」	Session4 「ヘルスケア・モニタリング －医療・健康・生活に関する先進技術」	Session6 「社会インフラの保全センシング －先端センシング技術の社会インフラ保全への応用」

技術セミナー

4月8日(水)	4月9日(木)	4月10日(金)
IPv6センサネットワークングコンソーシアムセミナー	SICE計測部門セミナー	日本農業気象学会セミナー
「ネットワークを活用した『センサデータ・シェアリング』－センサネットワーク市場化のハードルを越えるヒント－ 主催：IPv6センサネットワークングコンソーシアム	「ネットワークセンシングシステム」 主催：計測自動制御学会	「農業・環境・生物における計測新技術」 主催：日本農業気象学会